In-situ Annealing Process를 이용한 CoFeB/MgO/CoFeB Junction의 TMR 특성

신일재^{1,2}*, 민병철¹, 홍진표², 신경호¹

¹한국과학기술연구원, ²한양대학교 물리학과

1. 서 론

MgO를 이용한 자기 터널 접합의 MRAM용 소자로 이용하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. CoFeB/MgO/CoFeB 터널 접합의 결정성은 높은 TMR을 얻는데 많은 영향을 끼치는데, 이러한 구조에서 열처리를 통하여 결정성을 향상시켜 큰 TMR을 얻을 수 있다[1]. 그러나 Mn 계열의 반강자성을 이용한 교환결합형 자기 터 널 접합에서 400도 이상의 온도에서 열처리할 때 Mn 확산에 의한 소자 특성의 감소가 보고되었다[2]. 본 실험에 서는 MgO 터널 접합을 이용한 MTJ 소자에서, *in-situ* annealing process를 이용하여 CoFeB/MgO/CoFeB 터널 접합 의 결정성을 확보한 후 이후 IrMn을 증착하여, 고온 열처리를 통한 자기터널 접합 소자의 특성을 확인하였다.

2. 실험방법

시료의 제작은 2×10⁻⁹ Torr 이하의 기본 진공도에서 시행하였고, 증착한 시료의 구조는 Si/SiOx/ Ta 5/ Ru 30/ Ta 5/ CoFeB 3/ MgO 2/ CoFeB 3/ Ru 1/(*in-situ* annealing process)/ Ru t/ CoFe 2.5/ IrMn 7/ Ta 5/ Ru 5 (*in nm*)이다. *In-situ* 열처리는 330℃ 및 410℃에서 1시간 동안 수행하였으며, 열처리 후 Ru을 0~1.5 nm 두께로 추가 증착하였다. 자기 저항 특성을 조사하기 위하여 photo-lithography 공정을 이용하여 증착된 시료를 10×10 um² ~ 50×50 um² 크기의 접합 면적을 가지는 MTJ 소자로 제작하였다. 제작된 시료는 IrMn의 exchange coupling을 유도하기 위하여 330℃에서 1 hr 동안 자기장을 4 kOe로 인가하며 진공 열처리하였다. VSM을 이용하여 자기적인 특성을 조사하였고, 4-point probe를 이용하여 외부자기장에 따른 MR비를 측정하였다.

3. 실험결과

Fig. 1은 410℃에서 1시간 *in-situ* 열처리한 시료의 TMR 특성을 측정한 결과이다. 255%의 자기저항을 얻었으 나, 열처리로 인한 Ru 두께의 감소로 synthetic ferro-coupling을 형성하였다. Fig. 2는 *in-situ* 열처리 후 추가 증착한 Ru 두께에 따른 (a) TMR 비, (b) H_{ex}의 변화를 나타낸 것이다. Ru 두께가 증가함에 따라 자기 저항비가 감소하고, exchange coupling이 변화됨을 보여준다. Ru 층을 추가로 증착한 이유는 확산에 의해 변형이 일어난 Ru 층의 두께 를 보상하여, 반강자성 결합을 얻기 위한 것이었다. Ru층을 증가시킴에 따라, H_{ex}가 음의 값에서 양의 값으로 이동 하는 것을 보면, 추가 증착한 Ru 층에 의해 이 구조에서 반강자성 결합의 크기가 점차 증가함을 알 수 있다. 그러 나, 추가로 증착한 Ru 층에 의해 충분한 반강자성 결합을 얻을 수 없었고, 이 이유 때문에 Ru 두께에 따라 자기저 항비가 감소하는 경향을 얻었다.

4. 결 론

본 실험에서는 410℃에서의 *in-situ* 열처리를 통하여 Co₆Fe₂B₂/MgO/Co₆Fe₂B₂ 구조에서 250% 이상의 큰 TMR 비를 확보하였다. 이를 통해 본 연구에서 제시한 *in-situ* 열처리가 Mn 확산을 피할 수 있는 매우 유용한 방법임을 증명하였다. 열처리 후 Ru를 추가 증착하는 방법으로 H_{ex}을 어느 정도 제어할 수 있었으나 이 부분에 대해서는 추 가적인 개선이 필요하다. 이 연구를 바탕으로 향후 400℃ 이상의 높은 온도에서의 *In-situ* 열처리를 통해 높은 자 기 저항 및 큰 교환 결합력을 함께 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

5. 참고문헌

- S. Ikeda, J. Hayakawa, Y. Ashizawa, Y. M. Lee, K. Miura, H. Hasegawa, M. Tsunoda, F. Matsukura, and H. Ohno, Appl. Phys. Lett. 93, 082508 (2008)
- [2] J. Hayakawa, S. Ikeda, Y. M. Lee, F. Matsukura and H. Ohno, Appl. Phys. Lett. 89, 232510 (2006)



Fig. 1. 410℃에서 *in-situ* 열처리한 시료의 TMR curve.



Fig. 2. in-situ 열처리 후 추가 증착한 Ru 두께에 따른 (a) TMR 비, (b) Hex의 변화.